

半导体物理与器件

任课教师: 赵小龙 电信学部微电子学院 zhaoxiaolong@xjtu.edu.cn

目录

· 前沿——课程信息

第一部分: 半导体物理

- · 第一章 半导体中的电子状态
- · 第二章 半导体中载流子的统计分布
- · 第三章 半导体的导电性
- · 第四章 非平衡载流子
- · 第五章 金属和半导体的接触

第二部分: p-n结

第三部分: 双极晶体管

第四部分:金属-氧化物-半导体场效应晶体管

• 3.1 载流子的漂移运动和迁移率

3.1.1 **导体的欧姆定律**

(1)
$$I = \frac{V}{R}$$
 $J = \frac{\Delta I}{\Delta s}$ 电流密度: 通过垂直于电流方向的单位面积的电流, A/cm²

$$(2) R = \rho \frac{l}{s}$$

ρ: **电阻率**
$$\Omega \cdot \text{cm}$$
, σ : **电导率** $\sigma = \frac{1}{\rho}$ S/cm, 西门子/cm

(3) 欧姆定律的微分形式

$$I = \frac{V}{R} = \frac{El}{\rho \frac{l}{S}} = \frac{S}{\rho} E = S\sigma E \qquad \qquad J = \sigma |E|$$

- 3.1 载流子的漂移运动和迁移率
 - 3.1.2 漂移速度和迁移率 (导体)
 - (1) 漂移运动

导体外加电压,内部电子受到电场力的作用,沿电场反方向作定向运动, 形成电流。

(2) 漂移速度

定向运动的速度,平均漂移速度用 $\overline{\mathcal{V}}_d$ 表示。

(3) 电流密度和平均漂移速度的关系

通过A面的电流(单位时间通过该面的电荷量)为:

$$I = -nqv_d \times 1 \times S$$

• 3.1 载流子的漂移运动和迁移率

电流密度 $J = -nqv_d$

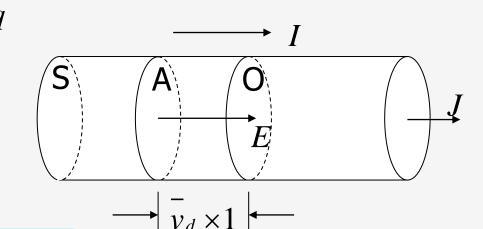
欧姆定律: $J = \sigma |E|$

对比可得,平均漂移速度的大小与电场强度成正比,因此:

$$\overline{v}_d = \mu |E|$$

$$\mu = \left| \frac{\overline{v}_d}{E} \right|$$

单位: cm²/V·s



单位场强下电子的平均漂移速度

• 3.1 载流子的漂移运动和迁移率

载流子迁移率 μ

$$\overline{v_d} = \mu E$$

E: 外加电场

 μ : 载流子迁移率,是一个比例因子

$$\sigma = nq\mu$$

迁移率描述在电场作用下,载流子的移动情况(移动的难易程度)

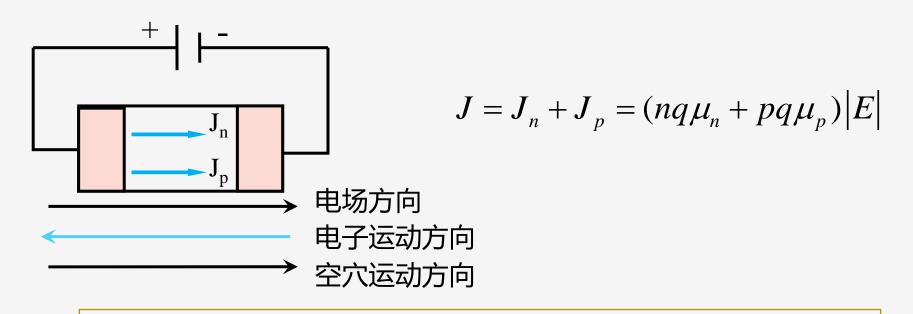
- 3.1 载流子的漂移运动和迁移率
 - 3.1.3 半导体的电导率与迁移率

实验发现,电场不是很强的时候,**半导体中的载流子在电场力作用下遵守欧** 姆**定律**

$$J = \sigma |E| \qquad \sigma = nq\mu_n + pq\mu_p$$

半导体中的情形:导带电子和价带空穴都可以参与导电。虽然在电场下的运动方向相反,但是贡献的电流方向相同。

• 3.1 载流子的漂移运动和迁移率



对于半导体
$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p$$

n型半导体

p型半导体

本征半导体

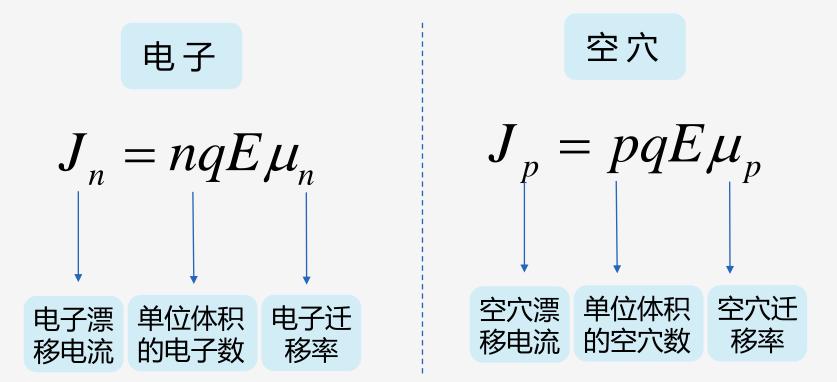
$$\sigma = nq\mu_n$$

$$\sigma = pq\mu_p$$

$$\sigma_i = n_i q(\mu_n + \mu_p)$$

・ 3.1 载流子的漂移运动和迁移率

漂移电流方程



• 3.2 载流子的散射

3.2.1 散射的概念和欧姆定律的定性解释

问题提出:

因为 $J=\sigma |E|$,当E一定时,则J恒定,而 $J=nqv_d$ 所以 v_d 应该一定。

然而电子受到电场力的作用匀加速运动,速度应该是一直增加,与实际情况矛盾。

• 3.2 载流子的散射

3.2.1 散射的概念和欧姆定律的定性解释

散射概念

- a.载流子无规则永不停息运动----热运动
- b.晶格原子在格点附近热振动
- c.电离杂质热振动(带电荷)

载流子热运动与晶格原子、电离杂质发生作用 - - 碰撞, 使载流子运动的速度的大小及方向发生变化。

• 3.2 载流子的散射

3.2.1 散射的概念和欧姆定律的定性解释

(1)用波的概念解释

电子波在半导体中传播时遭到散射,由于散射使载流子的速度大小方向改变。

(2)自由载流子

两次散射之间的运动,自由运动。

(3)平均自由程

连续两次散射间自由运动的平均路程。

(4)平均自由时间 τ :

连续两次散射间自由运动的平均时间。

• 3.2 载流子的散射

欧姆定律的定性解释

电子无规则运动,

a.没有电场

宏观上没有沿某一方向的运动,不构成电流

b.有电场

电场力作用下,载流子沿电场方向运动,由于散射,由电场力作用得到的附加速度散射到各个方向,使速度不能积累。在上述两种作用下,载流子以一定的平均速度沿力的方向运动,具有恒定的平均漂移速度,形成电流,恒定电流。

• 3.2 载流子的散射

3.2.2 半导体的主要散射机构

用能量的观点解释散射

散射的本质

晶体周期性势场发生变化,具有附加势场,使能带中电子发生不同k状态间的跃迁,速度发生变化。不同的散射机构具有不同的附加势场。

主要散射机构

电离杂质散射 晶格振动散射 其它散射 (等能谷散射, 中性杂质散射, 位错散射等) 散射作用的强弱用散射几率P描述; 散射几率:单位时间内一个载流子受到 散射的次数。

平均自由时间:
$$\tau = \frac{1}{P}$$

• 3.2 载流子的散射

电离杂质散射

电离施主(+)电离受主(-)形成库仑场--附加场,局部破坏了周期性势场。经过其附近的载流子将在库伦作用下而改变运动方向,称电离杂质对载流子的散射作用。

类似于α粒子散射,运动轨迹为:以电离杂质为焦点的双曲线。

散射理论指出**电离杂质的散射几率**: $P_i \propto N_i T^{-3/2}$

 N_i 为电离杂质浓度,T为温度

解释: N_i升高, 载流子受到散射的几率增加;

T升高,载流子热运动的平均速度大,可以很快掠过杂质离子,受库仑场的影响小,偏转小,不易受到散射,散射几率减小。

3.2 载流子的散射

晶格振动的散射

晶体振动以格波形式存在,格波又分为声学波和光学波声学波

声学波

(原胞中两个原子沿同一方向振动) 代表原胞质心振动, 频率低;

光学波

(原胞中两个原子振动方向相反)代表原胞内原子间的相对振动, 质心不动,频率高;

晶格振动的能量是量子化的,晶格振动的能量子称为声子; 晶格振动对载流子的散射可看作是载流子与声子的碰撞; 载流子和声子的碰撞遵循准动量守恒和能量守恒定律; 对于硅、锗等元素半导体,其主要散射机制为声学波; 光学波在离子性半导体中起重要作用。

• 3.2 载流子的散射

其他因素引起的散射

a.等同能谷间散射

Si导带具有极值相同的6个旋转椭球,载流子在这些能谷中分布相同 - - 等同能谷; 电子可以从一个极值附近散射到另一个极值附近 - - 谷间散射,可以吸收或发射声子。

b.中性杂质散射

没有电离的杂质 - - 中性杂质, 对周期性势场微扰, 引起散射。在杂质浓度高的重掺杂半导体中, T很低时, 起作用

c.位错散射

位错线俘获电子,成为一串负电中心,周围形成带正电的圆柱形电荷区,内部存在电场 - - 附加电场,引发散射。

d.载流子间散射 强简并半导体起作用。

· 3.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

3.3.1 平均自由时间与散射几率

- \Box t = 0时 N_0 个电子在电场力的作用下开始运动,
- \square N(t): t 时刻未遭到散射的电子数,
- \square $N(t + \Delta t)$: $t + \Delta t$ 时刻未遭到散射的电子数,
- \Box Δt 内被散射的电子数为:

$$N(t) - N(t + \Delta t) = N(t)P\Delta t \qquad \frac{dN(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} = -PN(t)$$

$$N(t=0) = N_0$$
 $N(t) = N_0 e^{-Pt}$

$$t$$
到 $t+dt$ 内遭散射电子数 $N_0e^{-Pt}Pdt$

dt内遭散射的所有电子的自由时间都是t,取平均

$$\tau = \frac{1}{N_0} \int_0^\infty t \cdot N_0 P e^{-Pt} dt = \frac{1}{P}$$
 平均自由时间 = 散射几率的倒数

• 3.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

3.3.2 迁移率与平均自由时间关系

电子:
$$\mu_n = \frac{|v_x|}{|E|} = \frac{q\tau_n}{m_n^*}$$

空穴:
$$\mu_p = \frac{q\tau_p}{m_p^*}$$

$$\tau = \frac{1}{P} \qquad P = P_I + P_{II} + P_{III} + \cdots$$

$$P_{s} = AT^{3/2}$$
 $P_{i} = BN_{i}T^{-3/2}$

$$\mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

电离杂质浓度

- 3.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系
 - 3.3.4 迁移率与杂质和温度的关系(假设全部电离)

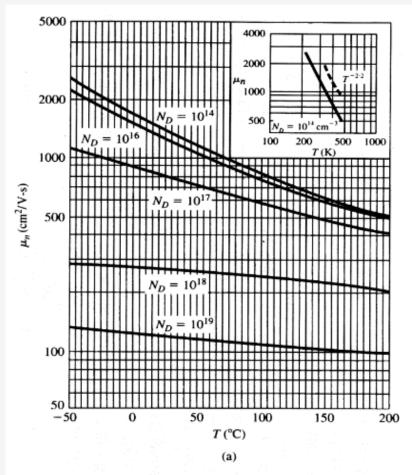
$$\mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

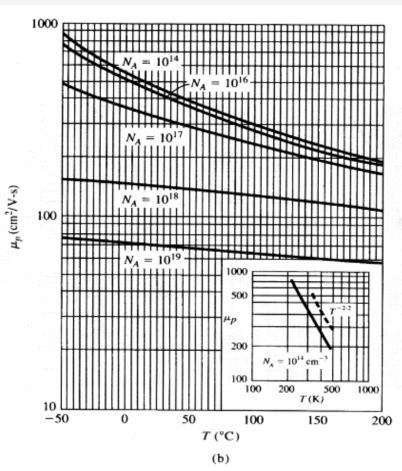
声学波散射 电离杂质散射

- 1. $N_i = 10^{13} 10^{17} / \text{cm}^3$ (高纯 - 低掺杂) ,声学波散射,T升高,**迁移率** 下降; (晶格振动作用)
- 2. N_i 升高 10^{18} /cm³, T升高, **迁移率下降趋势减缓**; 晶格振动作用+电离 杂质散射开始起作用;
- 3. N_i升高10^{19/cm³}, T升高, **迁移率先升再降, 低温时电离杂质散射主要**作用; 温度升高到一定程度后, 晶格振动起主要作用。 (两者都参与)

· 3.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

3.3.4 迁移率与杂质和温度的关系





不同掺杂浓度下, 硅中(a)电子和(b)空穴的迁移率-温度曲线。其中的插图为"近似"本征硅的情况

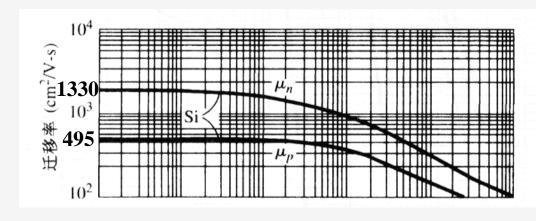
• 3.3 迁移率与杂质浓度和温度的关系

3.3.4 迁移率与杂质和温度的关系

温度不变, 迁移率与杂质浓度的关系

杂质浓度升高,迁移率下降
$$\mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

对于补偿半导体,载流子浓度决定于施主和受主浓度之差,但是迁移率决定 于两种杂质浓度之和。



300K时硅迁移率与杂质浓度的关系

• 3.4 电阻率及其与杂质浓度和温度的关系

电阻率
$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{q(\mu_n n + \mu_p p)}$$

n型半导体

$$\rho = \frac{1}{q\mu_n n}$$

p型半导体

$$\rho = \frac{1}{q\mu_{p}p}$$

本征半导体

$$\rho = \frac{1}{qn_i(\mu_n + \mu_p)}$$

300K, 本征硅电阻率: 2.3×10⁵Ω·cm,

本征锗: 47 Ω·cm

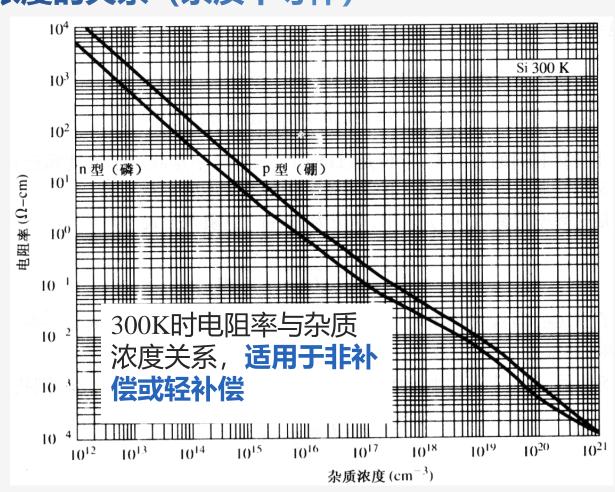
迁移率和载流子浓度均与**杂质浓度**和温度有关,所以,半导体电阻率随杂 质浓度和温度变化。

· 3.4 电阻率及其与杂质浓度和温度的关系

3.4.1 电阻率与杂质浓度的关系(杂质半导体)

$$\rho = \frac{1}{q\mu_n n}$$

$$\rho = \frac{1}{q\mu_p p}$$



· 3.4 电阻率及其与杂质浓度和温度的关系

3.4.1 电阻率与杂质浓度的关系(杂质半导体)

a. 轻掺杂 (N: 10¹⁶ - 10¹⁸/cm³)

室温下,杂质全部电离,迁移率随杂质浓度变化不大,所以,杂质浓度升高,电阻率下降;

- b. 杂质浓度大于1019/cm3, 曲线严重偏离直线, 其原因:
 - 1) 杂质在室温下不能全部电离;
 - 2) 迁移率随杂质浓度升高而下降;

由此图可以查杂质浓度对应的电阻率

- 3.4 电阻率及其与杂质浓度和温度的关系
 - 3.4.2 电阻率随温度的变化

本征半导体

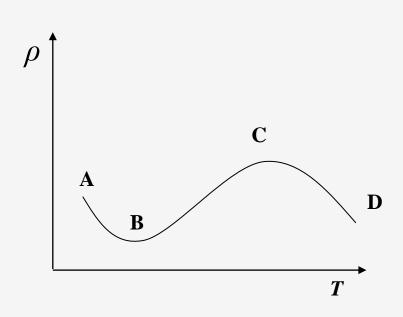
$$\rho = \frac{1}{qn_i(\mu_n + \mu_p)}$$

电阻率由 n_i 决定,T升高, n_i 升高很快,而迁移率只是稍微下降,变化不大,所以最终结果:温度升高,电阻率减小,负温度系数。

• 3.4 电阻率及其与杂质浓度和温度的关系

3.4.2 电阻率随温度的变化

杂质半导体



$$\rho = \frac{1}{q \mu_n n}$$

$$\rho = \frac{1}{q\mu_n p}$$

$$\mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

• 3.4 电阻率及其与杂质浓度和温度的关系

3.4.2 电阻率随温度的变化

◆ AB段 (随温度升高而降低):

温度低,本征激发忽略,载流子主要来自杂质电离,载流子浓度随温度升高而增加;散射以电离杂质为主,迁移率随温度升高而增大;(迁移率影响较载流子浓度影响小很多)(迁移率和载流子浓度都随温度升高而升高)

◆ BC段 (随温度升高而增加):

杂质全部电离,载流子浓度基本不变,晶格振动散射起主导作用,迁移率随温度升高而下降,电阻率增大; (载流子浓度不变,迁移率随温度升高而下降)

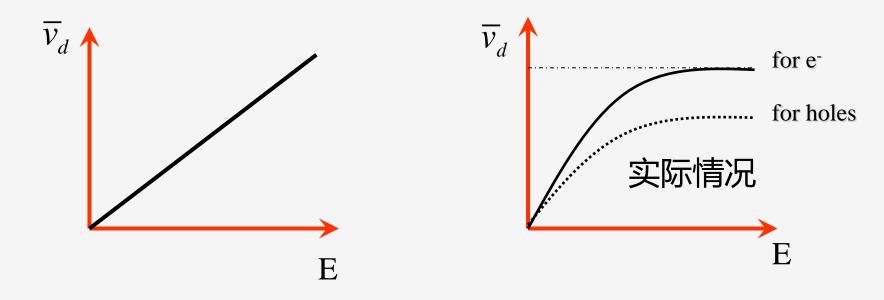
◆ CD段 (随温度升高而降低):

本征激发为主,随温度升高,载流子数量快速增加,其影响远远超过迁移率变化,电阻率下降。(载流子浓度随温度升高很快,迁移率随温度升高而下降,但是载流子浓度起主要作用)

• 3.5 强电场下的效应、热载流子

$$\mu = \frac{q\tau}{m^*} \qquad \overline{v}_d = \mu E \qquad J = nq\overline{v}_d$$

通过增大电场强度可以让载流子的运动速度无限增加?



- (a) 上述方程描述的电子速度与电场的关系
- (b) 实际漂移速度会达到饱和

• 3.5 强电场下的效应、热载流子

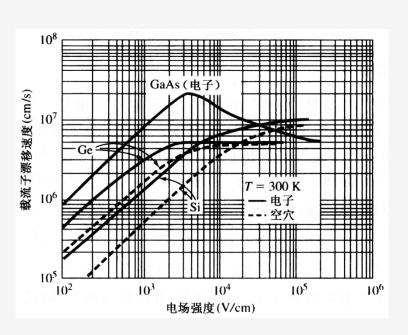
饱和漂移速度

- ◆在电场强度E较小时, \overline{v}_d 随着电场增加而线性增加。
- ◆但电场强度E较大时, \overline{V}_d 随着电场增加会发生饱和,达到一个饱和漂移速度 V_{th_a}
- ◆出现漂移速度饱和后,电场E进一步增大不再增加漂移速度 \overline{v}_d ,而是会加热半导体的晶格。

$$J = nq\overline{v}_d$$

$$J = \sigma |E|$$

$$\sigma = nq\mu_n$$



• 3.5 强电场下的效应、热载流子

原因分析

由载流子与晶格振动散射时的能量交换过程来说明

- ◆ 无外加电场时,载流子和晶格振动散射,吸收声子和发射声子,与晶格交换动量和能量,交换净能量为0,载流子平均能量与晶格相同,处于热平衡态;
- ◆ 有较小电场时,载流子从电场中获得能量,以发射声子的形式将能量传给晶格,载流子发射声子>吸收声子;
- ◆ 强电场,载流子从电场获得更多的能量,载流子平均能量>晶格系统的能量,用温度量度平均动能,引入热载流子,载流子的有效温度为 $T_e>T$

• 3.5 强电场下的效应、热载流子

热载流子

高场强下, 电子的温度高于晶格温度, 载流子漂移速度出现饱和。

根据电导率的统计理论:

低场时:
$$\mu_0 = \frac{4ql_n}{3\sqrt{2\pi m_n^* k_0 T}}$$

高场时:
$$\mu = \frac{4ql_n}{3\sqrt{2\pi m_n^* k_0 T_e}} \qquad \mu = \mu_0 \sqrt{\frac{T}{T_e}}$$

本章小结

◆半导体的导电性

1. 迁移率是平均漂移速度与电场关系曲线的斜率

$$\mu = \left| \overline{v}_d \right| / \left| E \right|$$

2. 半导体电导率、迁移率与平均自由时间:

$$\sigma = nq\mu_n + pq\mu_p = \frac{nq^2\tau_n}{m_n^*} + \frac{nq^2\tau_p}{m_p^*}$$

- 3. 半导体主要的载流子散射机构;
- 4. 迁移率与温度及杂质浓度的关系:

电离杂质散射: $\mu_{i} \propto N_{i}^{-1}T^{3/2}$ 晶格振动散射(声学波): $\mu_{s} \propto T^{-3/2}$ 两种散射机构同时存在时:

$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_s} + \frac{1}{\mu_i} \qquad \qquad \mu = \frac{q}{m^*} \frac{1}{AT^{3/2} + \frac{BN_i}{T^{3/2}}}$$

本章小结

◆半导体的导电性

- 5. 电阻率与杂质浓度及温度的关系 ρ (N_i , T)
 - ρ (N_i) --杂质半导体
 - ρ (T) --本征半导体及杂质半导体
- 6. μ(E) 关系, 热载流子, 平均漂移速度饱和 高场强下, 电子温度高于晶格温度, 载流子漂 移速度出现饱和:

$$\mu = \mu_0 \sqrt{\frac{T}{T_e}}$$